DERWENT-1988-364587

ACC-NO:

DERWENT-198851

WEEK:

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

In-mould printing of plastics mouldings - using transfer pad pressed against patterned print and then against lower mould

surface

PATENT-ASSIGNEE: NABITASU KK[NABIN]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0109487 (May 2, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 63274515 A November 11, 1988 N/A 005 N/A

JP 92007971 B February 13, 1992 N/A 005 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP 63274515A N/A

1987JP-0109487 May 2, 1987

INT-CL (IPC): B29C039/12, B29C045/16

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63274515A

### BASIC-ABSTRACT:

The surface of a part is printed at the same time with the moulding of the part. A transfer pad (8) is pressed against a print (10) having a desired print pattern engraved and held in an ink pocket (11), so that the print pattern is transferred to the transfer pad (8), which is pressed against the transfer position (2a') of the moulding surface (2a) of lower mould part (2) with the mould open, so that the print pattern is transferred onto the transfer position (2a'). After closing the mould, molten resin is injected into the moulding cacity, cavity, so that the print pattern is transferred onto the surface of the moulding.

ADVANTAGE - Since the print pattern is transferred onto the moulding surface of cavity before moulding by the pad printing method, complicated and fine patterns can be used. The device is simple compared with the conventional in-mould printing methods using transfer film.

CHOSEN-

Dwg.1/5

DRAWING:

TITLE-TERMS: MOULD PRINT PLASTICS MOULD TRANSFER PAD PRESS PATTERN PRINT

LOWER MOULD SURFACE

**DERWENT-CLASS:** A32

CPI-CODES: A11-B12; A11-C04A;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials:

0223 0229 2324 3233 2361 2465 3232 2545

Multipunch Codes: 014 03- 364 366 367 371 377 456 461 476 56& 57&

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1988-161371

PAT-NO:

JP363274515A

DOCUMENT-

JP 63274515 A

IDENTIFIER:

TITLE:

METHOD FOR SIMULTANEOUS MOLDING AND PRINTING OF SYNTHETIC

RESIN MOLDING

PUBN-DATE:

November 11, 1988

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUZUKI, KOICHI MURATA, SHIGEO SEKIGUCHI, YASUYUKI

### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NABITASU KKN/A

**APPL-NO:** JP62109487 **APPL-DATE:** May 2, 1987

INT-CL (IPC): B29C039/12

US-CL-CURRENT: 264/340

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To transfer a complicated and dense printing pattern to the arbitrary position of a mold regardless of the shape of a cavity, by transferring a printing pattern to the cavity constituting the surface of the mold prior to injection molding using a pad printing method.

CONSTITUTION: A transfer pad 8 is pressed to a printing plate in such a state that a female mold 2 and a male mold 3 are opened and subsequently pressed to the position 2a' having to receive transfer of the female mold 2. At this time, ink is transferred to the transfer pad 8 at first in such a state that a printing pattern is held and said pattern is subsequently transferred to the position 2a' having to receive transfer. After the transfer pad 8 is retracted from the space between both female and male molds 2, 3, both molds 2, 3 are closed to inject a molten resin (b) in a cavity 5 from a nozzle 6 and said resin is cured. Thereafter, both molds 2, 3 are opened and a molded product is taken out to obtain a molded product A wherein the pattern (a) is printed on the area corresponding to the position 2a' to be transfer. By this method, a complicated dense printing pattern can be transferred to the arbitrary position of the mold regardless of the shape of the cavity.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO& Japio

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-274515

⑤Int Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)11月11日

B 29 C 39/12

7722-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭62-109487

29出 願 昭62(1987)5月2日

⑫発 明 者 鈴 木 公 一 大阪府堺市浜寺石津町東1丁5番15号 大平工業株式会社

内

⑩発明者村田重男大阪府堺市浜寺石津町東1丁5番15号大平工業株式会社

内

砂発 明 者 関 口 泰 之 大阪府堺市浜寺石津町東1丁5番15号 大平工業株式会社

内

⑪出 願 人 ナビタス株式会社 大阪府堺市浜寺石津町東1丁5番15号

邳代 理 人 弁理士 福岡 正明 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

合成樹脂成形品の同時成形印刷方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は合成樹脂成形品の同時成形印刷方法、 特にパッド印刷法を用いた同時成形印刷方法に関 する。

(従来の技術)

一方、このような同時成形印刷方法とは別に、 例えば特開昭60-34814号公報に示されて いるように、樹脂成形品の成形と同時にその表面に強装を能す同時成形塗装方法がある。これは、成形用型のキャビティ構成面に塗料を塗布して塗膜を形成した後、キャビティに溶離樹脂を注入し、該樹脂を硬化させながら上記塗膜を樹脂に転着させるようにしたもので、これによれば表面に塗装が施された成形品が得られることになる。

## (発明が解決しようとする問題点)

. . . . .

方法を実現することを目的とする。

# (同題を解決するための手段)

上記目的を達成するため、本発明は次のように 構成したことを特徴とする。

即ち、本発明は合成樹脂成形品の同時成形印刷 法としてパッド印刷法を利用したもので、先ず印 別パターンを構成するインキポケットにインキが 保持された印版に対して転写パッドを対接させる ことにより上配印刷パターンを該パッドに転着さ せると共に、型を開いた状態で上記転写パッドを 該型の所定のキャビティ構成面に対接させて該面 に上記印刷パターンを転写する。次いで、型を閉 じた後、キャビティに溶融樹脂を射出、注入し、 これを該キャビティ内で硬化させることにより所 定形状の成形品を形成すると共に、これと同時 に、その表面に上記印刷パターンを転写する。 尚、上記印版及び転写パッドとしてはドラム状も しくはロール状のものを使用することができ、こ の場合、印版と転写パッドとが転接することによ り印刷パターンが転写パッドに転着され、且つ該

本発明は、従来における上記のような実情に結れてなされたもので、樹脂成形品の成形とクーを設成形品の表面に文字や図柄等でなるに対することができ、しかもキャピの出たができなができ、しかの凹かでする場合、特にものの凹がでいまれば、関がよりには成形品の表裏両面或は内面への印もすなない。

所 転写パッドがキャビティ構成面の設定位置に転接 することにより該面に上記パターンが転写され る。

#### (作 用)

尚、パッド印刷法において通常用いられるエポ

キシ系成はウレタン系のインキは、所要の印刷強度を得るために印刷後に加熱して硬化させる必要があるが、本発明方法によれば、キャビティ構成面に転着されたインキが該キャビティ内に注入される溶融樹脂の無により加熱、硬化され、従って成形印刷後におけるインキの加熱工程が不要となる。

#### (実施例)

以下、本発明に係る同時成形印刷方法の実施例について説明する。

先ず、この方法で用いる同時成形印刷装置1の 簡略の構成を説明すると、第1図に示すように、 この装置1は、開閉自在な一対の鍵型2及び雄型 3と、パッド印刷ユニット4とを有する。上記鍵型 型2及び雄型3は、型閉め時に所定形状のキャピティ5(第2図参照)を構成するキャピティ構成 面2a、3aを有し、また一方の型(図例では雄型3)にはノズル6から射出される溶融樹脂を上 記キャピティ5内に導入する射出通路7が設けられている。

て、転写パッド8を先ず印版10に押し付け、次いで上記値型2のキャピティ構成面2aにおける
破転写位置2a゚に押し付ける。この時、印版1 0のインキポケットに予めインキが貯留されているものとすれば、該インキが上記インキポケット により構成された印刷パターンを保持した状態で 先ず転写パッド10に転着され、次いで該パターンa(第2図参照)が上記キャピイ構成面2aの 被転写位置2a゚に転写されることになる。

そして、上記アーム装置りにより転写パッド1 0を超雄両型2、3同から退避させた後、第2図 に示すように両型2、3を閉じると共に、これら 両型2、3によって構成されるキャビティ5内に ノズル6から射出通路7を通して溶酸樹脂bをを 入し、これをキャビティ5内で硬化させる。この 時、上記超型2のキャビティ構成面2aにおける 被転写位置2a′に転写されたパターンaが硬化 しつのある樹脂bの表面に付着する。

そして、樹脂 b が硬化した後、上記両型 2 , 3 を開いて成形品を取り出せば、第3 図に示すよう

一方、パッド印刷ユニット4は、シリコーンゴ ム等で形成された柔軟な転写パッド 8 と、 該パッ ド8を移動させるアーム装置9と、所定の印刷パ ターンを構成するインキボケットが表面に刻設さ れた印版10と、該印版10を収納したインキ皿 11とを有する。ここで、図示しないが、上記印 版10上にインキを塗布するインキプレート及び 該印版10のインキポケットからはみ出した余分 なインキを掻き落とすドクターブレード等が必要 に応じて備えられる。そして、上記アーム装置9 は、図例の場合、上記転写パッド8を図示のよう に建型2のキャビティ構成面2aにおける被転写 位置2a′の上方位置と上記印版10の上方位置 との間で往復動させる水平移動用シリンダ9a と、上記両位置で転写パッド8を上下動させる上 下動用シリンダりbとを有する。

次に、上記の如き装置1を用いる本発明方法の 実能例について説明すると、先ず、第1図に示す ように健型2と進型3とを開いた状態で、パッド 印刷ユニット4におけるアーム装置9を作動させ

に上記キャビティ構成面 2 a における被転写位置 2 a ′ に対応する箇所 A ′ に所定のパターン a が 印刷されてなる成形品 A が得られることになる。

その場合に、上記パターンaを描くインキは、 キャビティ5内で溶験樹脂もから熱を受け、この 熱によって硬化されるので、成形品Aの取不程が不出として でインキを硬化させるための加熱工程がよるとして なが、このインキとして導電性インキをこれば、成形品の表面に電気の印刷だけでなく、 れば、成形品の表面になの印刷だけでなく、 できる等、文字や図柄符われることになる。

然して、この方法によれば、転写パッド8をキャピティ構成面に押し付けることにより印刷パルを転写するから、図例のように転写フィルムを密着させるが出題なキャピティ構成面 2 a の凹部 (被転写を開いる方法では該フィルムを密着させるが位置) 2 a でにも印刷パターンを転写することができる。また、同様に成形品の窪み部等にも印刷を施すことができる。

また、第4図に示す実施例のように、複数個の成形品(例えばキートップ)を同時に成形すると共に、それらの表面に数字等を印刷する場合には、同図に示すように複数個の転写パッド18…18をアーム装置19に取り付ければよく、このように多数のキャビティ構成面12a…12aに対しても、それらの所定位置に印刷パターンを転写することが可能となる。

更に、第5 図に示す実施例のように、アーム装 置29として、伸縮部イ…イ、屈曲のタによった 回部ハ…ハ等を有し、シリングやことができる これら各部を自由に作動させることができる にボットを用いれば、同図に示すようにキャ面 ディの個面22aや上面23a(成形品の内面と ディの低意の位置に印刷パターンを転写するとして のに転接させることも可能である。

(発明の効果)

で得られる成形品の斜視図である。また、第4図は本発明方法の第2実施例で用いられる同時成形印刷装置の要部拡大図、第5図は同じく第3実施例で用いられる同時成形印刷装置の概略図である。

2,3…型、2a,3a,12a,22a, 23a…キャビティ構成面、8,18…転写 パッド、10…印版、A…成形品、a…印刷 パターン、b…樹脂。

出願人 大平工業株式会社

代理人 福岡 正

×



以上のように本発明に係る合成樹脂成形品の同 時成形印刷方法によれば、射出成形に先立って型 のキャビティ構成面にパッド印刷法を用いて所定 の印刷パターンを転写するようにしたから、該パ ターンとして複雑で緻密なものを採用することが できると共に、キャビティの形状等に拘らず、そ の任意の位置に印刷パターンを転写することが可 能となる。これにより、成形品の成形と同時にそ の表面に文字や図柄等を印刷する方法として、従 来の転写フィルムを使用する同時成形転写方法よ り装備が簡素であり、且つ適用範囲が広く、特に 同時成形転写方法では良好な印刷が困難であった 成形品の突出部や窪み部或は深絞り成形品の側 面、更にはこれらの成形品の裏面や内面等に対し ても良好な印刷が可能な方法が実現されることに なる.

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明方法の第1実施例で用いる同時成形印刷装置の概略図、第2図は該実施例における樹脂注入工程を示す拡大図、第3図は該実施例





